muRata

納入仕様書

Specification of Piezoelectric Sounder

PKM13EPYH4000-A0

決定年月日 Date	October 4, 2007	承 認 Approved	認 ed by	担当 Issued by

1. 適 用 Scope

当納入仕様書は、確認音等の発生回路に使用する圧電サウンダについて規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the piezoelectric sounder used for sounder in alarm systems. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

- 2. 品番 及び 貴社関連事項 Part Number
 - 2-1 当社品番

:PKM13EPYH4000-A0

Murata Part Number

2-2 貴社部品番号

Customer's Part Number

2-3 貴社仕様書番号

Customer's Drawing Number

3. 最大定格 Maximum Rating

	項目 Item	規格 Specification
3-1	許容入力電圧	30Vp-p 以下 / max.
	Maximum Input Voltage	ουνρ φ <i>σ</i> , γ παχ.
3-2	動作温度範囲	-40 ~ + 85
	Operating Temperature Range	-40 to +85°C
3-3	保存温度範囲	-40 ~ + 85
	Storage Temperature Range	-40 to +85°C

4. 電気的性能 Electrical Characteristics

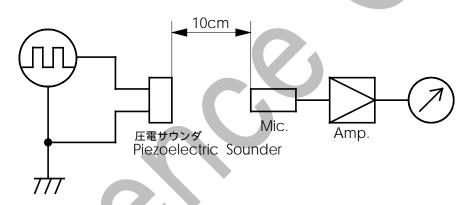
	項 目 Item	規格 Specification	
4-1	-1 音圧レペル 70dB 以上/min.		
	Sound Pressure Level	70dB 以上/IIIII.	
4-2	静電容量 (1kHzにて)	5.5 nE + 200/	
	Electrostatic Capacity (at 1kHz)	5.5 nF ± 30%	

測定条件は次項を参照して下さい。 Refer to next item for measuring method.

5. 測定方法 Measuring Method

5-1 音圧測定結線図 S.P.L. Measuring Circuit

入力信号: 3Vp-p, 4kHz, 方形波 Input Signal: 3Vp-p, 4kHz, Square wave



Mic.:リオン普通騒音計NA09又は同等品

Mic.: RION S.P.L. meter NA09 or equivalent

S.G.: ナショナルRCオシレータVP7201A又は同等品 S.G.: NATIONAL RC Oscillater VP7201A or equivalent

5-2 測定条件 Measuring Condition

温度+25±3 ,湿度60±10%R.H.を標準測定状態とし,特に疑義を生じない場合は、 温度+5~+35 ,湿度45~85%R.H.の範囲内で測定します。

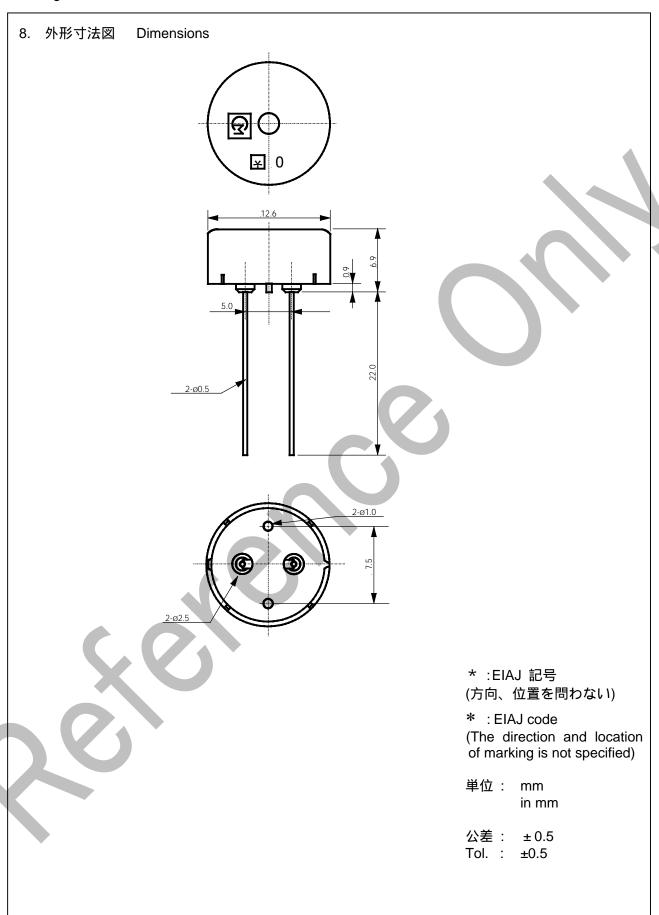
Standard conditions for the measurement shall be $+25\pm3^{\circ}$ C temperature and $60\pm10^{\circ}$ R.H. humidity. The measurement shall be performed at the temperature of +5 to $+35^{\circ}$ C and the humidity of 45 to 85° R.H. unless otherwise the result is doubtful.

\	試験項目	試 験 条 件	試験後の規格
	Item	Test Condition	Specification
6-1	耐衝擊性 Shock	加速度 980m/s ² 、半波正弦波の衝撃を XYZ の 3 方向に各 3 回印加後、測定します。 Components shall be measured after being applied shock(980m/s ²) for each three mutually perpendicular directions to each of 3 times by half sine wave.	
6-2	耐振動性	振動周波数 10~55Hz,全振幅 1.5mm の振動を XYZ の 3 方向に各 2 時間印加後、測定します。 Applying the vibration of amplitude 1.5mm and	
	Vibration Resistant	vibration frequency 10 to 55 Hz in each of 3	
6-3	はんだ耐熱性	perpendicular directions for 2 hours. (1)+260±5°Cの溶融はんだに端子の根元から1.5 mmの位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して4時間後に測定する。 (2) リード部をはんだこて温度+350±5°Cで3.0±0.5秒間当て、常温に取り出し4時間後に測定する。	The measure value shall me Table 1.
	Soldering Heat Resistance	(1)Lead terminals are immersed up to 1.5mm from components body in soldering bath of +260±5°C for 10±1.0seconds, and then components shall be left in natural condition for 4 hours. (2)Lead terminal is directly contacted with the tip of soldering iron of +350±5°C for 3.0±0.5 seconds, and then components shall be left in natural condition for 4 hours.	
6-4	はんだ付性 Solderability	LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和の条件で、4時間のエージングをした後、端子部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、+245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, terminals of components shall be immersed in a	端子の90%以上に んだが付着します。 (但し、破断面を きます。) The solder shall coat at least 90% of the surface of terminal except
		soldering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-methanol for 5 seconds.	edge
6-5	端子強度	各リ・ド端子の軸方向に 9.8N の静荷重を 10 秒間加えた後測定します。	端子の抜けがあ ません。
	Terminal Strength	The force 10 seconds of 9.8N is applied to	No visible damag

	試験項目	試 験 条 件	試験後の規格
	Item	Test Condition	Specification
7-1	高温放置	温度+85±2 に 240 時間保持し、常温に取	
		出し4時間放置後測定します。	
	Dry Heat Test	Components shall be left in a chamber	
	(Storage)	(Temperature: +85±2°C) for 240 hours, then	
		measured after leaving in natural condition for 4	
		hours.	
7-2	低温放置	温度-40±2°C に 240 時間保持し、常温に取出	
		し4時間放置後測定します。	
	Cold Test	Components shall be left in a chamber	
	(Storage)	(Temperature: -40±2°C) for 240 hours, then	
		measured after leaving in natural condition for 4	
		hours.	
7-3	耐湿性	温度+40±2 ,湿度 90~95%R.H.の恒温恒	
		湿槽中に 240 時間保持し、常温に取り出し 4 時	
		間放置後測定します。	ー 第1表を満足し
	Humidity	Components shall be left in a chamber (90 to	す。
		95% R.H. at +40±2°C) for 240 hours, then	The measured va
		measured after leaving in natural condition for 4	ue shall meet Tab
		hours.	1.
7-4	温度サイクル	温度-40±2 の恒温槽中に 30 分間保持後室	
		温(+20)に 15 分間保持し、更に温度+85±2	
		の恒温槽中に 30 分保持後、室温(+20)に 15	
		分間保持します。これを 1 サイクルとして 5 サ	
		イクル行い、常温に4時間放置後測定します。	
	Temperature Cycle	After being placed in a chamber at -40±2°C for	
		30 minutes, components shall be placed at	
		room temperature(+20°C). After 15 minutes at	
		this temperature, components shall be placed in	
		a chamber at +85±2°C. After 30 minutes at this	
	X	temperature, components shall be returned to	
		room temperature(+20°C) for 15 minutes.	
		After 5 above cycles, components shall be	
		measured after being placed in natural condition	
		for 4 hours.	

表 1 Table 1.

項目	試験後の変化量		
Item	Specification after test		
音圧レベル	初期值 ± 10dB		
Sound Pressure Level	Initial Value±10dB		



株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

9. テーピング規格 Taping specification

- 9-1 製品の並び規定 Condition of taping
 - (1) 連続歯抜けは、2個以内とします。

Dropout of components shall be confined to no more than two continuous components.

(2) 1箱内の歯抜け率は0.5%以下とします。

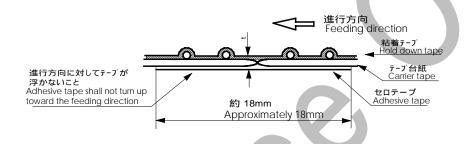
Dropout of components in a box shall be less than 0.5% of net quantity.

(3) 製品の裏表選別は、特にいたしません。

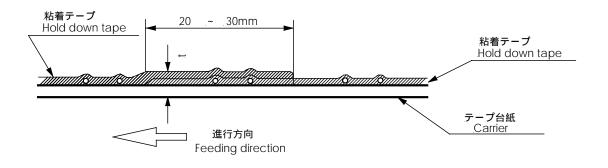
No sorting of face and back side of components shall be done.

9-2 テープの接続方法 Tape Connection

(1) テープ台紙切れの場合 In the case of a carrier tape running out



- ・テープ台紙を付き合わせ、裏面にセロテープにて接続します。 Connect the back face of tapes together with a adhesive tape.
- ・テープ総厚み t: 1.05mm以下 Total thickness of tapes t:1.05mm max.
- (2) 粘着テープ切れの場合 In the case of a hold down tape running out



- ・粘着テープを重ね合わせて接続します。 Overlap the hold down tape for connection.
- ・テープ総厚み t:1.05mm以下 Total thickness of tapes t:1.05mm max.

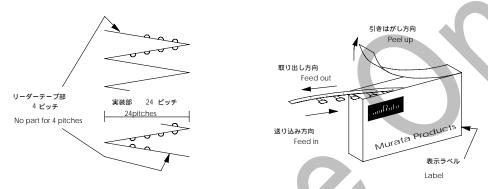
(2) テープ台紙及び粘着テープ両方を接続する場合

In the case of connecting both carrier tape and hold down tape

製品を抜き取らずにテープ台紙及び粘着テープを付け合わせて、粘着テープで接続します。

Connect both carrier tape and hold down tape together with adhesive tape without pulling out the components.

10. フラットパッケージ梱包規格 Packing Specification of Taping (Flat Package)



注:ピッチは送り穴を表します。 Pitch: Distance of two holes in tape

10-1 リーダーテープ部 Leader tape section

テーピングの最初と最後には、圧電サウンダが入っていない部分(リーダーテープ部)を 4ピッチ設けます。

No components shall be placed in the 4 continuous pitches of the first and last portion of the tape.

10-2 フラットパッケージ詰め Flat pack packaging method

テーピングされた製品を粘着テープを上側にして、製品本体を上図で手前側にして、24 ピッチ毎に折り目を付け、つづら折り状にしてフラットパケージに詰めます。但し、各 折り目の最後のピッチは、製品を入れない歯抜け状態を標準とします。このとき、折り 込み方向は右とします。

隙間ができる場合にはスペーサを入れます。製品を詰め終わったら、ふたを閉め、セロファンテープでシールします。

Components shall be packaged in a box with hold down tape upside. Components In the foreground in the above figure, folded every 24 pitches, like zigzag, toward right.

The rest of the space in the box shall be filled with cushions, and packaging shall be completed by sealing the box with adhesive tape.

10-3 箱詰め個数 The quantity par box

1箱 500個とします。

A box shall contain 500pcs. of the components.

10-4 製品表示ラベル Label

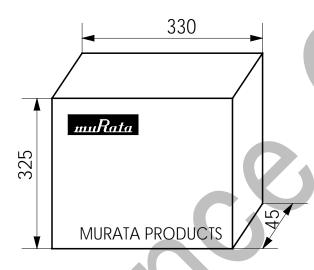
1箱を最小梱包単位として扱い、製品表示ラベルを貼り、製品の形名・検査番号及び箱 詰め個数を記入します。

The minimum packaging unit shall be one box. And each box shall have a label which shows part number, customer's part number, inspection number, and the number of contents.

10-5 製品取り出し方法 Feeding procedure

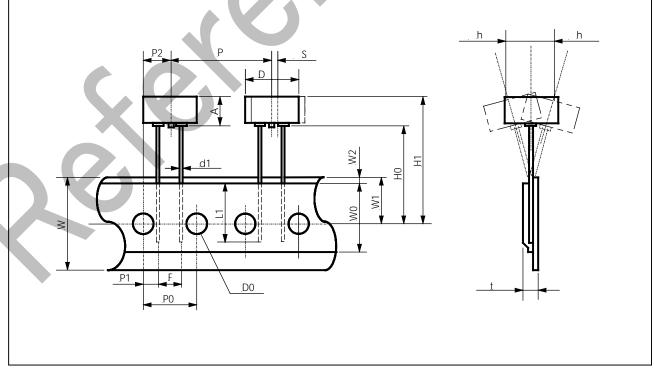
上部のミシン目部分を引きはがし、製品を上図矢印方向に取り出します。 Peeling off the perforation part, then feeding components along with the sign.

10-7 フラットパッケージの外形寸法図 Dimensions of Packaging Box



単位:mm (参考値) in mm (Ref.)

11. テーピングの外形寸法図 Dimensions of taping type



12. テーピング外形寸法表 Taping dimensions table

呼 称 Item	記号 Code	公称值 Nominal Value	許容差 Tol.	備 考 Remarks
	D			Remarks
製品直径 Width of diameter	D	Ø12.6	±0.5	
Width of diameter 製品高さ	Α	6.9	±0.5	
	A	0.9	±0.5	
Height of component	d1	Ø0 F	10.4	
端子直径 Dimensions of terminal	uı	Ø0.5	±0.1	
Dimensions of terminal	L1	0.01	_	
貼り付け端子長さ	LI	8.0以上 8.0min.	-	
Lead length under the hold		8.0min.		
down tape 製品間ピッチ	Р	25.4	±0.5	
	Г	25.4	±0.5	
Pitch of component	P0	12.7	100	用住し、イヤギ
送り穴ピッチ Bitch of a market	PU	12.7	±0.2	累積ピッチ誤差
Pitch of sprocket			1	Tolerance for pitches
				10 x P0=127±2mm
製品貼り付け位置ずれ	P1	3.85	±0.7	
Length from hole center to lead		_		
製品貼り付け位置ずれ	P2	6.35	±0.7	
Length from hole center to				
component center				
端子ピッチ	F	5.0	±0.5	
Lead spacing				
製品倒れ	Δh	0 (±1.0	360°で1mm以内
Slant to the forward or back-				360° : 1mm max.
ward				
テープ幅	W	18.0	±0.5	
Width of carrier tape				
貼り付けテープ幅	W0	12.5以上	-	貼り付けテープは台紙よりは
				み出さないこと
Width of hold down tape		12.5min.		Hold down tape does not
				exceed the carrier tape
送り穴位置ずれ	W1	9.0	±0.5	·
Position of sprocket hole				
貼り付けテープずれ	W2	2.0以下	-	
Gap of hold down tape and		2.0max.		
carrier tape				
端子ストッパー高さ	H0	18.0	±0.5	
Distance between the center of				
sprocket hole and lead stopper				
製品上限位置	H1	26.0以下	_	
Total height of component		26.0max.		
送り穴径	D0	Ø4.0	±0.2	
Diameter of sprocket hole		₹.0		
テープ総厚み(端子厚み除く)	t	0.6	±0.2	
Total thickness of tape(Except		0.0	∪.∠	
for thickness of terminal)				
製品片寄り	ΔS	0	±1.0	
	Δ3		±1.0	
Body tilt			1	

13. 包装規格 Packaging Standard

最小包装単位毎に品番、数量及びロット番号を表示します。

Each minimum package unit of components shall be in a carton box and it shall be clearly marked with Part Number, quantity and outgoing inspection number.

14. 🇘 注意 Cautions

14-1 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の 理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事 前に当社までご連絡下さい。

航空機器 宇宙機器 海底機器 発電所制御機器 医療機器 輸送機器(自動車、列車、船舶等) 交通用信号機器 防災/防犯機器 情報処理機器 その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

Aircraft equipment

Aerospace equipment

Undersea equipment

Power plant control equipment

Medical equipment

Transportation equipment(vehicles, trains, ships, etc.)

Traffic signal equipment

Disaster prevention / crime prevention equipment

Data-processing equipment

Applications of similar complexity and /or with reliability requirements to the applications listed In the above.

14-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

15. 使用上の注意 Cautions for Use

15-1 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので、取扱いには十分にご注意下さい。

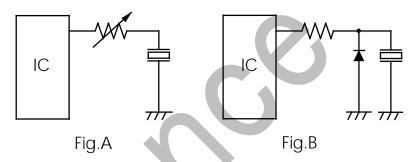
The component may be damaged if mechanical stress over this specification is applied.

- 15-2 落下衝撃,熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回路設計には十分ご注意下さい。 Please pay attention to protect operating circuit from surge voltage provided by something of force such as falling, shock and temperature changing.
- 15-3 本体に直流電圧を印加された場合、不具合を生じることがありますので、回路設計には十分注意して下さい。

Please pay attention never to be applied DC voltage to component.

15-4 IC等により駆動する際、安定鳴動及びIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1~2k を挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用下さい。

The resistor should be used as shown in Fig. A. A suitable resistance value should be chosen, preferably $1k\Omega$ to $2k\Omega$. Instead of this measure, a diode may also be applied as shown in Fig. B.



15-5 本体は密閉構造ではありませんので洗浄できません。
Washing of the component is not acceptable. Because it is not sealded.

16. 製品保管上の注意 Notice on Product Storage

16-1 温度-10~+40 、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。 Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions: Temperature: -10 to +40 (degree C)

Humidity: 15 to 85% R.H.

16-2 製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。

Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of a sealed and an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.

If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

- 16-3 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。 Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.
- 16-4 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。 Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.
- 16-5 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。 Please do not store the products in the places such as: in a damp heated place, in a place where direct sunlight comes in, in place applying vibrations.
- 16-6 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。
 Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.
- 16-7 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。

Please do not drop the products to avoid cracking of ceramic element.

17. <u>小</u>お願い Note

- 17-1 ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.
- 17-2 当製品を当納入仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
 You are requested not to use our product deviating from this product specification.
- 17-3 お手数ですが、当納入仕様書に貴社受領印を押印の上、1部を弊社へご返却下さい。 3ヶ月以内にご返却いただけない場合、又は、当納入仕様書をご返却いただく前にご注 文をいただいた場合は、当納入仕様書は、その時点で受領されたものとさせていただき ます。

Please return one duplicate of this product specification to us with your signature to acknowledge your receipt . In case of no return within three months from submission date, or if we receive order before the duplicate is returned, this product specification will be deemed to have been received by you.

17-4 弊社は、仕様書、図面その他の技術資料には、取引に関する契約事項を記載することは 適切ではないものと存じております。従って、もし、貴社が作成されたこれら技術資料 に、品質保証、PL、工業所有権等にかかる弊社の責任の範囲に関する記載がある場合 は、当該記載は無効とさせていただきます。これらの事項につきましては、別途取引基 本契約書等においてお申し越しいただきたくお願いします。

We consider it not appropriate to include any terms and conditions with regard to the business transaction in the product specifications, drawings or other technical documents. Therefore, if your technical documents as above include such terms and conditions such as warranty clause, product liability clause, or intellectual property infringement liability clause, they will be deemed to be invalid.

